Family list 7 family members for: JP8330600 Derived from 6 applications.

- 1 THIN FILM TRANSISTOR, ORGANIC EL DISPLAY AND MANUFACTURE OF ORGANIC EL DISPLAY Publication Info: JP8330600 A - 1996-12-13
 - Publication and Sp 0550000 R 1550 12 15
- ELECTROLUMINESCENCE DISPLAY DEVICE Publication info: JP2005165337 A 2005-06-23
- Thin film transistor, organic electroluminescence display device and manufacturing method of the same
 Publication info: US5640067 A 1997-06-17
- 4 Thin film transistor, organic electroluminescence display device and manufacturing method of the same
 Publication Info: US5897328 A 1999-04-27
- 5 Thin film transfer, organic electroluminescence display device and manufacturing method of the same Publication info: US6853083 B1 - 2005-02-08
- 6 Thin film transistor, organic electroluminescence display device and manufacturing method of the same
 Publication info: US6992435 B2 2006-01-31
 US2005146262 A1 2005-07-07

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIN FILM TRANSISTOR, ORGANIC EL DISPLAY AND MANUFACTURE OF ORGANIC EL DISPLAY

Patent number:

JP8330600

Publication date:

1996-12-13

Inventor:

YAMAUCHI YUKIO (JP); ARAI MICHIO (JP)

Applicant:

TDK CORP (JP); SEMICONDUCTOR ENERGY LAB

(JP)

Classification:

- international:

H01L29/786; H05B33/26; H01L29/66; H05B33/26;

(IPC1-7): H01L29/786; H05B33/26

- european:

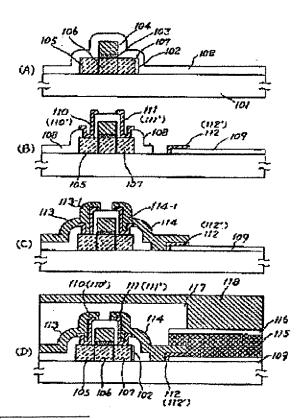
Application number: JP19960065774 19960322

Priority number(s): JP19960065774 19960322; JP19950065943 19950324

Report a data error here

Abstract of JP8330600

PURPOSE: To prevent short-circuit and disconnection due to eluation of barrier metal, in a thin film transistor of an organic EL. display. CONSTITUTION: Barrier metal 110, 111 composed of titanium nitride wherein the content of titanium or nitrogen is at most 50atm% is arranged between a silicon active layer 102 constituting a source region 105 or a drain region 107 of a thin film transistor and aluminum wirings 113, 114 connected with the silicon active layer 102.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(n)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-330600

(43)公開日 平成8年(1996)12月13日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ HOIL 29/78

616

HOIL 29/786 H05B 33/26

HO5B 33/26

審査請求 未請求 請求項の数14 〇L (全日百)

(21)出願番号

特願平8-65774

(22)出願日

平成8年(1996)3月22日

(32)優先日

(31)優先権主張番号 特顯平7-65943

平7(1995)3月24日

(33)優先権主張国 日本 (JP) (71)出額人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(71)出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72)発明者 山内 幸夫

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(72)発明者 荒井 三千男

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

(74)代理人 弁理士 山谷 皓榮 (外2名)

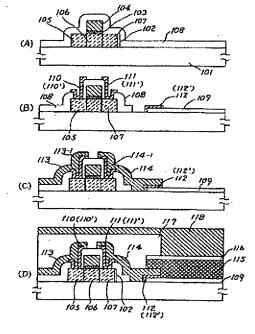
(54) 【発明の名称】薄膜トランジスタ、有機ELディスプレイ装置及び有機ELディスプレイ装置の製造方法

(57) 【要約】

【課題】有機ELディスプレイ装置の薄膜トランジスタ において、パリアメタルの溶出にもとづく短絡や断線を 防止すること。

【解決手段】薄膜トランジスタのソース領域105また はドレイン領域107を構成するシリコン活性層102 と、該シリコン活性層102に接続されるアルミニウム 配線113、114との間に、チタンまたは窒素含有量 が50 a t m%以下の窒化チタンよりなるパリアメタル 110、111を設ける。

本発明の実施の形態説明図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ソースまたはドレインを構成するシリコン 活性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム 配線との間に、チタンよりなるパリアメタルを設けたこ とを特徴とする薄膜トランジスタ。

1

【請求項2】ソースまたはドレインを構成するシリコン 活性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム 配線との間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チ タンよりなるバリアメタルを設けたことを特徴とする薄 膜トランジスタ。

【請求項3】有機EL案子と、該有機EL案子に接続さ れた電流制御用薄膜トランジスタを有するアクティブマ トリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置であっ 7.

前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコン活性層 と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、チタンよりなるバリアメタルが設けられている ことを特徴とする有機ELディスプレイ装置。

【請求項4】有機EL素子と、該有機EL素子に接続さ れた電流制御用薄膜トランジスタを有するアクティブマ 20 トリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置であっ

前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコン活性層 と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チタンよ りなるパリアメタルを設けたことを特徴とする有機EL ディスプレイ装置。

【請求項5】有機EL素子と、該有機EL素子に接続さ れた電流制御用薄膜トランジスタと、前記電流制御用薄 膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用薄膜ト 30 ランジスタを有するアクティブマトリックス駆動型の有 機ELディスプレイ装置であって、

前記電流制御用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄 膜トランジスタのそれぞれにおいて、シリコン活性層 と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、チタンよりなるパリアメタルを設けたことを特 徴とする有機ELディスプレイ装置。

【請求項6】有機EL素子と、該有機EL素子に接続さ れた電流制御用薄膜トランジスタと、前記電流制御用薄 膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用薄膜ト 40 ランジスタを有するアクティブマトリックス駆動型の有 機ELディスプレイ装置であって、

前記電流制御用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄 膜トランジスタのそれぞれにおいて、シリコン活性層 と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チタンよ りなるバリアメタルを設けたことを特徴とする有機EL ディスプレイ装置。

【請求項7】有機EL素子がマトリックス状に設けられ た、アクティブマトリックス駆動型の有機ELディスプ 50 る密着用金属が設けられていることを特徴とする有機E

レイ装置であって、

前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に、チタンよりな るパリアメタルを設けたことを特徴とする有機ELディ スプレイ装置。

【請求項8】有機EL素子がマトリックス状に設けられ た、アクティブマトリックス駆動型の有機ELディスプ レイ装置であって、

前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 10 に接続されるアルミニウム配線との間に、窒素を50a tm%以下含有する窒化チタンよりなるパリアメタルを 設けたことを特徴とする有機ELディスプレイ装置。

【請求項9】有機EL素子と、該有機EL素子に接続さ れた電流制御用薄膜トランジスタを有するアクティブマ トリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置であっ

前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコン活性層 と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、チタンよりなるパリアメタルが設けられてお ŋ,

前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に、チタンよりな る密着用金属が設けられていることを特徴とする有機E Lディスプレイ装置。

【請求項10】有機EL素子と、該有機EL素子に接続 された電流制御用薄膜トランジスタを有するアクティブ マトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置であっ て、

前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコン活性層 と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チタンよ りなるバリアメタルが設けられており、

前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に、窒素を50a tm%以下含有する窒化チタンよりなる密着用金属が設 けられていることを特徴とする有機ELディスプレイ装 置。

【請求項11】有機EL素子と、該有機EL素子に接続 された電流制御用薄膜トランジスタと、前記電流制御用 薄膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用薄膜 トランジスタを有するアクティブマトリックス駆動型の 有機ELディスプレイ装置であって、

前記電流制御用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄 膜トランジスタのそれぞれにおいて、シリコン活性層 と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、チタンよりなるバリアメタルが設けられてお り、

前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に、チタンよりな

しディスプレイ装置。

【請求項12】有機EL素子と、該有機EL素子に接続 された電流制御用薄膜トランジスタと、前記電流制御用 薄膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用薄膜 トランジスタを有するアクティブマトリックス駆動型の 有機ELディスプレイ装置であって、

前記電流制御用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄 膜トランジスタのそれぞれにおいて、シリコン活性層 と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チタンよ 10 りなるパリアメタルが設けられており、

前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に、窒素を50a tm%以下含有する窒化チタンよりなる密着用金属が設 けられていることを特徴とする有機ELディスプレイ装

【請求項13】有機EL素子と、該有機EL素子に接続 された電流制御用薄膜トランジスタを有するアクティブ マトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置を製造 するに際し、

前記電流制御用薄膜トランジスタのシリコン活性層と、 該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線との間 に設けられたパリアメタルと、

前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に設けられる密着 用金属とがチタンにより同時に形成されることを特徴と する有機ELディスプレイ装置の製造方法。

【請求項14】有機EL素子と、該有機EL素子に接続 された電流制御用薄膜トランジスタを有するアクティブ マトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置を製造 するに際し、

前記電流制御用薄膜トランジスタのシリコン活性層と、 該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線との間 に設けられたバリアメタルと、

前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極 に接続されるアルミニウム配線との間に設けられる密着 用金属とが窒素を50atm%以下含有する窒化チタン により同時に形成されることを特徴とする有機ELディ スプレイ装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロル ミネセンス(EL)ディスプレイ装置に使用される薄膜 トランジスタ、有機ELディスプレイ装置及びその製造 方法に係り、有機ELディスプレイの信頼性を向上する ものに関する。

[0002]

【従来の技術】近年において、有機EL素子を用いた、 ディスプレイ装置が開発されている。有機EL素子を多 数使用した有機ELディスプレイをアクティブマトリッ 50 面以外の部分に、薄膜トランジスタ部分を覆うように、

クス回路により駆動する場合、各ELのピクセル(画 素)には、このピクセルに対して供給する電流を制御す るための薄膜トランジスタが一組ずつ接続される。

【0003】従来のアクティブマトリックス型の有機E Lディスプレイ装置の回路図の一例を図4に示す。この 有機ELディスプレイ装置は、X方向信号線301-1、301-2···、Y方向信号線302-1、30 2-2・・・、電源 (Vdd) 線303-1、303-2・・・、スイッチ用薄膜トランジスタ304-1、3 04-2・・・、電流制御用薄膜トランジスタ305-1、305-2···、有機EL案子306-1、30 6-2・・・、コンデンサ307-1、307-2・・ · 、 X 方向周辺駆動回路 3 0 8 、 Y 方向周辺駆動回路 3 09等により構成される。

【0004】 X方向信号線301、 Y方向信号線302 により画素が特定され、その画素においてスイッチ用薄 膜トランジスタ304がオンにされる。これにより電流 制御用薄膜トランジスタ305がオンにされ、電源線3 03より供給される電流により有機EL素子306に電 流が流れ、これが発光される。

【0005】例えばX方向信号線301-1に画像デー 夕に応じた信号が出力され、Y方向信号線302-1に Y方向走査信号が出力されると、これにより特定された 画素のスイッチ用薄膜トランジスタ304-1がオンに なり、画像データに応じた信号により電流制御用薄膜ト ランジスタ305-1が導通されて有機EL素子306 - 1にこの画像データに応じた電流が流れ、発光され

【0006】図3に従来の有機ELディスプレイ装置の 画素部の構成の部分的断面図を示す。この図3では、電 流制御用薄膜トランジスタと、有機EL素子を示す。図 3において、ガラス等の基板201上に、活性シリコン 層202、ゲート絶縁膜203、ゲート電極204が形 成される。そして活性シリコン層202には、ソース領 域205、チャネル形成領域206、ドレイン領域20 7が設けられ、薄膜トランジスタが構成される。

【0007】さらに層間絶縁膜208に設けられたコン タクトホールに、バリアメタル210、211を介し て、ソース領域205、ドレイン領域207にそれぞれ 40 アルミニウム製のソース電極213-1、ドレイン電極 214-1が設けられている。

【0008】またガラス等の基板201に設けられた1 TO(酸化インジューム・スズ)の透明電極209上 に、有機EL層215、上部電極216が設けられてE L素子部を構成している。このITOの透明電極209 には密着用金属212を介して、その一端が前記ドレイ ン電極214-1となるアルミニウム配線214が接続 されている。

【0009】そして有機EL素子の上部電極216の上

保護膜217が設けられ、有機EL素子の上部電極21 6の上面には、アルミニウム等により共通電極218が 設けられている。

5

【0010】図3に示すように、一般に薄膜トランジス 夕では、シリコン括性層のソース領域205、ドレイン 領域207と、これらにそれぞれ接続されるアルミニウ ム製のソース電極213-1、ドレイン電極214-1 との間には、バリアメタル210と211が介在されて いる。これらのパリアメタル210、211は、活性シ リコン層202におけるシリコン原子がアルミニウム製 10 のソース電極213-1、ドレイン電極214-1側へ の拡散、消失することを防止するために設けられてい る。なおこのバリアメタル210、211は、従来では 主にクロムが使用されていた。

【0011】一方、有機EL素子部において、ITOよ りなる透明電極209とアルミニウム配線214を直接 接触させると、電食や密着性低下等の不良が発生し易 い。このような不良の発生を防ぎ、アルミニウム配線2 14と透明電極209との良好な密着性を保つため、透 明電極209とアルミニウム配線214との間に密着用 20 金属212を挟むことが必要であった。そして従来では この密着用金属212として、前記薄膜トランジスタの パリアメタル210、211と同じく、主にクロムが使 用されていた。なお図3において213はアルミニウム 配線である。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】このような有機ELデ ィスプレイ装置において、薄膜トランジスタのバリアメ タル210、211として用いられたクロムが、EL素 出し、即ち電食によりこれらと薄膜トランジスタとの間 に、溶出したクロムによる導線が形成され、短絡状態と なってしまうことがあった。

【0013】さらに動作を続けると、薄膜トランジスタ のバリアメタル210、211を構成していたクロムが 全て溶出してしまい、ソース領域205やドレイン領域 207と、アルミニウム電極213-1、214-1と の間が抜けて空隙が生じ、断線状態に至ることがあっ

【0014】その結果、薄膜トランジスタとしての機能 40 を果たすことができなくなり、有機ELディスプレイ装 置としての信頼性を大幅に低下させることになる。本発 明者等はこの原因を検討した結果、下記の理由に基づく ものと解明することができた。

【0015】まず有機EL層215を構成する有機EL 材料は、吸湿性が強く、大気中の水分を吸収し易い性質 を有するので、有機EL層215から水分が発生する。 また有機EL層215を発光させて、ピクセルを表示す るために、有機EL層215に接続された電流制御用薄 膜トランジスタ及びそれを動作させるスイッチ用薄膜ト 50 活性層に接続されるアルミニウム配線との間に、チタン

ランジスタには、比較的大きな直流電流(バイアス電 流)が連続的に流れる。

【0016】このように、有機EL層215中から発生 する水分と、パイアス電流により、薄膜トランジスタの パリアメタル210、211を構成するクロムがイオン 化して有機EL素子側に移動し、短絡や断線の原因とな ることが解明された。

【0017】この現象は、電流制御用薄膜トランジスタ のみではなく、スイッチ用薄膜トランジスタにおいても みられることがあった。従って、本発明の目的は、有機 ELディスプレイにおいて、このような薄膜トランジス 夕の動作における短絡や断線という不良の発生を防止 し、有機ELディスプレイの信頼性を高めることであ

[0018]

【課題を解決するための手段】このような本発明の目的 は、下記(1)~(14)の如く構成あるいは製造方法 により達成することができる。

(1) ソースまたはドレインを構成するシリコン活性層 と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム配線と の間に、チタンよりなるパリアメタルを設けたことを特 徴とする薄膜トランジスタ。

【0019】(2)ソースまたはドレインを構成するシ リコン活性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミ ニウム配線との間に、窒素を50atm%以下含有する 窒化チタンよりなるバリアメタルを設けたことを特徴と する薄膜トランジスタ。

【0020】(3)有機EL素子と、該有機EL素子に 接続された電流制御用薄膜トランジスタを有するアクテ 子を構成する上部電極216や透明電極209の方に溶 30 ィブマトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置で あって、前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコン 活性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム 配線との間に、チタンよりなるバリアメタルが設けられ ていることを特徴とする有機ELディスプレイ装置。

> 【0021】(4)有機EL素子と、該有機EL素子に 接続された電流制御用薄膜トランジスタを有するアクテ ィブマトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置で あって、前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコン 活性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム 配線との間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チ タンよりなるパリアメタルを設けたことを特徴とする有 機ELディスプレイ装置。

> 【0022】(5)有機EL素子と、該有機EL素子に 接続された電流制御用薄膜トランジスタと、前記電流制 御用薄膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用 薄膜トランジスタを有するアクティブマトリックス駆動 型の有機ELディスプレイ装置であって、前記電流制御 用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄膜トランジス 夕のそれぞれにおいて、シリコン活性層と、該シリコン

Я

よりなるバリアメタルを設けたことを特徴とする有機E レディスプレイ装置。

【0023】(6)有機EL素子と、該有機EL素子に 接続された電流制御用薄膜トランジスタと、前記電流制 御用薄膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用 薄膜トランジスタを有するアクティブマトリックス駆動 型の有機ELディスプレイ装置であって、前記電流制御 用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄膜トランジス タのそれぞれにおいて、シリコン活性層と、該シリコン 活性層に接続されるアルミニウム配線との間に、窒素を 10 レイ装置。 50atm%以下含有する窒化チタンよりなるパリアメ タルを設けたことを特徴とする有機ELディスプレイ装 置。

【0024】(7)有機EL素子がマトリックス状に設 けられた、アクティブマトリックス駆動型の有機ELデ ィスプレイ装置であって、前記有機EL素子を構成する 透明電極と、前記透明電極に接続されるアルミニウム配 線との間に、チタンよりなるパリアメタルを設けたこと を特徴とする有機ELディスプレイ装置。

【0025】(8)有機EL素子がマトリックス状に設 20 けられた、アクティブマトリックス駆動型の有機ELデ ィスプレイ装置であって、前記有機EL素子を構成する 透明電極と、前記透明電極に接続されるアルミニウム配 線との間に、窒素を50atm%以下含有する窒化チタ ンよりなるバリアメタルを設けたことを特徴とする有機 ELディスプレイ装置。

【0026】(9)有機EL素子と、該有機EL素子に 接続された電流制御用薄膜トランジスタを有するアクテ ィブマトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置で あって、前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコン 30 活性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウム 配線との間に、チタンよりなるパリアメタルが設けられ ており、前記有機EL素子を構成する透明電極と、前記 透明電極に接続されるアルミニウム配線との間に、チタ ンよりなる密着用金属が設けられていることを特徴とす る有機ELディスプレイ装置。

【0027】(10)有機EL素子と、該有機EL素子 に接続された電流制御用薄膜トランジスタを有するアク ティブマトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置 であって、前記電流制御用薄膜トランジスタは、シリコ 40 ン括性層と、該シリコン活性層に接続されるアルミニウ ム配線との間に、窒素を50atm%以下含有する窒化 チタンよりなるパリアメタルが設けられており、前記有 機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極に接続 されるアルミニウム配線との間に、窒素を50atm% 以下含有する窒化チタンよりなる密着用金属が設けられ ていることを特徴とする有機ELディスプレイ装置。

【0028】(11)有機EL素子と、該有機EL素子 に接続された電流制御用薄膜トランジスタと、前記電流 制御用薄膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ 50 メタルとしてチタンまたは窒素の含有量が50atm%

用薄膜トランジスタを有するアクティブマトリックス駆 動型の有機ELディスプレイ装置であって、前記電流制 御用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄膜トランジ スタのそれぞれにおいて、シリコン活性層と、該シリコ ン活性層に接続されるアルミニウム配線との間に、チタ ンよりなるバリアメタルが設けられており、前記有機E し素子を構成する透明電極と、前記透明電極に接続され るアルミニウム配線との間に、チタンよりなる密着用金 属が設けられていることを特徴とする有機ELディスプ

【0029】(12)有機EL素子と、該有機EL素子 に接続された電流制御用薄膜トランジスタと、前記電流 制御用薄膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ 用薄膜トランジスタを有するアクティブマトリックス駆 動型の有機ELディスプレイ装置であって、前記電流制 御用薄膜トランジスタと、前記スイッチ用薄膜トランジ スタのそれぞれにおいて、シリコン活性層と、該シリコ ン活性層に接続されるアルミニウム配線との間に、窒素 を50atm%以下含有する窒化チタンよりなるパリア メタルが設けられており、前記有機EL素子を構成する 透明電極と、前記透明電極に接続されるアルミニウム配 線との間に、窒素を50atm%以下含有する窓化チタ ンよりなる密着用金属が設けられていることを特徴とす る有機ELディスプレイ装置。

【0030】(13)有機EL素子と、該有機EL素子 に接続された電流制御用薄膜トランジスタを有するアク ティブマトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置 を製造するに際し、前記電流制御用薄膜トランジスタの シリコン活性層と、該シリコン活性層に接続されるアル ミニウム配線との間に設けられたパリアメタルと、前記 有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極に接 続されるアルミニウム配線との間に設けられる密着用金 属とがチタンにより同時に形成されることを特徴とする 有機ELディスプレイ装置の製造方法。

【0031】(14)有機EL素子と、該有機EL素子 に接続された電流制御用薄膜トランジスタを有するアク ティブマトリックス駆動型の有機ELディスプレイ装置 を製造するに際し、前記電流制御用薄膜トランジスタの シリコン活性層と、該シリコン活性層に接続されるアル ミニウム配線との間に設けられたパリアメタルと、前記 有機EL案子を構成する透明電極と、前記透明電極に接 続されるアルミニウム配線との間に設けられる密着用金 属とが窒素を50atm%以下含有する窒化チタンによ り同時に形成されることを特徴とする有機ELディスプ レイ装置の製造方法。

【0032】このように、有機EL素子に接続された薄 膜トランジスタにおいて、薄膜トランジスタのソース又 はドレインである活性シリコン層と、有機EL素子に接 続されたアルミニウム配線との接触部において、パリア

以下含有される窒化チタンを用いることにより、発明者 は有機EL素子と共に使用されていても、バリアメタル の流出がないということを発見した。そしてこれにより バリアメタルの溶出による短絡や断線を防ぎ、有機EL ディスプレイ装置の信頼性を向上させることができた。

[0033] また有機EL素子を構成するITOの透明 電極と、このIT〇の透明電極に接続されるアルミニウ ム配線との間に設けられる密着金属として、チタン又は 窒素の含有量が50 a t m%以下の窒化チタンの層を設 けることにより、ITOの透明電極とアルミニウム配線 10 との密着性を向上することができ、この点からも有機E レディスプレイ装置の信頼性を向上することができた。 [0034]

[発明の実施の形態] 本発明の第1の実施の形態を図1 に基づき説明する。第1の実施の形態ではバリアメタル として窒化チタンを用いた薄膜トランジスタを有する有 機ELディスプレイ装置を構成した例を示し、図3にお ける電流制御用薄膜トランジスタ305と、有機EL素 子306に対する部分を示す。

【0035】図1(A)に示す如く、先ず基板101上 20 イ装置が完成された。 に通常の固相成長法により多結晶シリコン薄膜を形成 し、この多結晶シリコン薄膜を島状に加工して、シリコ ン活性層102を得る。この基板101としては、例え ば石英基板を使用することができる。

[0036]次に、このシリコン活性層102の上にS iO, よりなるゲート絶縁膜103、アルミニウムより なるゲート電極104を形成する。その後シリコン活性 層102に不純物をドープして、ソース領域105、チ ャネル形成領域106及びドレイン領域107が形成さ 絶縁膜108が形成される。

[0037]次に、図1(B)に示す如く、層間絶縁膜 108にエッチング処理を施し、ソース領域105、ド レイン領域107及びEL案子形成領域に開孔を設け る。そしてIT〇(酸化インジューム・スズ)膜がスパ ッタ法により形成され、加工されてEL素子形成領域に 透明電極109が形成される。この場合、層間絶縁膜1 08のEL案子形成領域には開孔を設けず、層間絶縁膜 108上に透明電極109を設けてもよい。

【0038】次に窒化チタン膜を形成する。この場合、 窒素を10atm%含有する窒化チタン膜を、膜厚10 0 A~1000 A、例えば500 Aの厚さで、基板全面 に形成した。

【0039】その後これをエッチング処理して、ソース 領域105とドレイン領域107と、透明電極109の 上部であってアルミニウム配線が接続される部分に、い ずれも窒化チタン膜よりなるパリアメタル110、11 1及び密着用金属112が同時に形成される。

【0040】勿論スイッチ用薄膜トランジスタや、周辺 駆動回路を構成する薄膜トランジスタの窒化チタンより 50 なるバリアメタルを、この工程において同時に形成して もよい。このようにして、窒化チタンよりなるバリアメ タル及び密着用金属を同時に形成することができる。

【0041】それから、図1(C)に示す如く、全面に アルミニウム膜が6000人形成され、これがエッチン グ処理されて、ソース電極113-1が形成されるアル ミニウム配線113と、ドレイン電極114-1と密着 用金属112とを接続するアルミニウム配線114が設 けられる。

【0042】そして、図1(D)に示す如く、有機EL 層115とEL素子の上部電極116が有機EL素子形 成領域に設けられた。これらは、それぞれメタルマスク が設けられた状態で、真空蒸着法を行うことにより形成 された。この上部電極116は、例えば銀を含むマグネ シウム膜により構成される。

【0043】次に、有機EL素子の上部電極116上に 開孔が設けられてSiO,膜の保護膜117が形成さ れ、更に共通電極118が、マトリックス部全面にアル ミニウムを設けることで形成され、有機ELディスプレ

【0044】本発明の第2の実施の形態について説明す る。本発明の第2の実施の形態ではバリアメタル11 0、111や密着用金属112等にチタンを使用したも のである。その製造工程図は図1と全く同じであるの で、図1に従って簡単に説明する。

【0045】図1(A)に示す如く、基板101上に多 結晶シリコン薄膜を形成し、これを島状に加工して、シ リコン活性層102を得る。このシリコン活性層102 の上にSiO, よりなるゲート絶縁膜103、アルミニ れる。そしてこれらの上全面に、SiO、よりなる層間 30 ウムよりなるゲート電極104を形成し、不純物をドー プしてソース領域105、チャネル形成領域106及び ドレイン領域107を形成し、これらにSiO. よりな る層間絶縁膜108を形成する。

> 【0046】次に、図1(B)に示す如く、層間絶縁膜 108をエッチングして、ソース領域105、ドレイン 領域107、EL素子形成領域に開孔を設ける。そして ITO膜がスパッタ法により形成され、加工されてEL 素子形成領域に透明電極109を形成する。この場合、 EL素子形成領域には開孔を設けず、層間絶縁膜108 40 上に透明電極109を設けてもよい。

【0047】それからチタン膜を、100Å~1000 A、例えば500Aの厚さで基板全面に形成し、これを エッチング処理して、ソース領域105と、ドレイン領 域107と、透明電極109との上部のアルミニウム配 線が接続される部分に、チタン膜よりなるバリアメタル 110′、111′及び密着用金属112′を同時に形 成する。勿論スイッチ用薄膜トランジスタや周辺駆動回 路を構成する薄膜トランジスタのチタンよりなるパリア メタル及び密着用金属を同時に形成できる。

【0048】それから図1(C)に示す如く、全面にア

11

ルミニウム膜が6000A形成され、これがエッチング 処理されて、ソース電極113-1が形成されるアルミ ニウム配線113と、ドレイン電極114-1と密着用 金属112とを接続するアルミニウム配線114が設け られる。

【0049】そして、図1(D)に示す如く、有機EL層115とEL素子の上部電極116が設けられる。これらは、それぞれメタルマスクが設けられた状態で、真空蒸着法で形成された。この上部電極116は、例えば銀を含むマグネシウム膜により構成される。

【0050】次に上部電極116上に開孔が設けられて SiO,膜の保護膜117が形成され、アルミニウムの 共通電極118が形成され、有機ELディスプレイ装置 が完成される。

【0051】本発明の第3の実施の形態について説明する。本発明の第3の実施の形態ではパリアメタル110、111や密着用金属112等にチタンを使用したものである。その製造工程図は図1と全く同じであるので、図1に従って簡単に説明する。

【0052】図1(A)に示す如く、基板101上に多 20 結晶シリコン薄膜を形成し、これを島状に加工して、シリコン活性層102を得る。このシリコン活性層102の上にSiO。よりなるゲート絶縁膜103、アルミニウムよりなるゲート電極104を形成し、不純物をドープしてソース領域105、チャネル形成領域106及びドレイン領域107を形成し、これらにSiO。よりなる層間絶縁膜108を形成する。

【0053】次に、図1 (B) に示す如く、層間絶縁膜 108をエッチングして、ソース領域105、ドレイン 領域107、EL素子形成領域に開孔を設ける。そして 30 ITO膜がスパッタ法により形成され、加工されてEL 素子形成領域に透明電極109を形成する。この場合、 EL素子形成領域には開孔を設けず、層間絶縁膜108 上に透明電極109を設けてもよい。

【0054】それから窒素を45atm含有する窒化チタン膜を、100Å~1000Å、例えば500Åの厚さで基板全面に形成し、これをエッチング処理して、ソース領域105と、ドレイン領域107と、透明電極109との上部のアルミニウム配線が接続される部分に、窒素を45atm含有する窒化チタン膜よりなるパリア 40メタル110′、111′及び密着用金属112′を同時に形成する。勿論スイッチ用薄膜トランジスタや周辺駆動回路を構成する薄膜トランジスタのチタンよりなるパリアメタル及び密着用金属を同時に形成できる。

【0055】それから図1 (C) に示す如く、全面にアルミニウム膜が6000Å形成され、これがエッチング処理されて、ソース電極113-1が形成されるアルミニウム配線113と、ドレイン電極114-1と密着用金属112とを接続するアルミニウム配線114が設けられる。

12

【0056】そして、図1 (D) に示す如く、有機EL 層115とEL素子の上部電極116が設けられる。これらは、それぞれメタルマスクが設けられた状態で、真空蒸着法で形成された。この上部電極116は、例えば銀を含むマグネシウム膜により構成される。

【0057】次に上部電極116上に開孔が設けられて SiO. 膜の保護膜117が形成され、アルミニウムの 共通電極118が形成され、有機ELディスプレイ装置 が完成される。

【0058】ここで図2により窒化チタンTiNの窒素含有量とその比抵抗の関係を説明する。図2においてNは窒素含有量(N,量)特性曲線を示し、Rは比抵抗特性曲線を示し、Tは成膜速度特性曲線を示す。なお横軸は成膜時N、分圧であり、窒素ガスとArガスの混合比を示し、0.2はN、ガス20%Arガス80%;また0.6はN、ガス60%Arガス40%のときを示す。【0059】この図2は、成膜時N、分圧が0.1のとき窒化チタンの窒素含有量はN曲線により約37.5atm%、比抵抗はR曲線により約225マイクロオーム・センチメータ、成膜速度は約92人/分であることを示している。

【0060】本発明者等は、窒素含有量を30atm% より増加したところ、図2に示す如く、約37、5atm%を超えたとき窒化チタンの比抵抗が低下する領域のあることを発見し、これにより窒素含有量が30atm%を超えた領域でもバリアメタルや密着用金属として使用可能であることを見出した。

【0061】 当然のことながらパリアメタルや密着用金属としては、比抵抗は低い程よい。またチタンに窒素を含有すればする程化学的に安定するため、逆に加工性(エッチング性)は低下することになる。

【0062】本発明によればチタン又は窒素を50atm%以下含有する窒化チタンを薄膜トランジスタのバリアメタルとして使用することにより、バリアメタルとしての機能、即ちシリコンのアルミニウム配線への拡散を防ぐ機能を有するとともに、有機EL素子が使用されてもバリアメタルの流出を抑制することができる。

【0063】即ち、従来のようにバリアメタルとしてクロムを使用した有機ELディスプレイ装置では、10分~20分位でクロムの流出が生じ、不良となったものが、チタン又は窒素を50atm%以下含有する窒化チタンを使用することにより数日以上の長時間使用しても薄膜トランジスタのバリアメタルや有機EL素子側の密着用金属として安定な状態を保持することができる。

【0064】また有機EL素子を構成する透明電極と、この透明電極に接続されるアルミニウム配線との間に設けられる密着用金属として、チタン又は窒素を50atm%以下含有する窒化チタンの層を形成することにより、透明電極とアルミニウム配線との密着性を向上させることができる。

【0065】従って、従来バリアメタルとして、また! T〇透明電極とアルミニウム配線との密着性向上のため の密着用金属として、いずれもクロムが用いられたが、 本発明ではこれらをともにチタン又は窒化チタンに置き 換えることができるため、製造工程自体は、材料の変更 以外は従来と同様とすることができる。

【0066】また窒化チタンにおける窒素の含有量は、 窒素が多くなると密着性が高くなるものの導電率が低下 し、また加工性も低下するため、30atm%以下の含 有量が好ましい。特に窒素の含有量が5~15atm% 10 程度が導電率と加工性と安定性とがともに良好に得られ るので極めて好ましい。

【0067】なお本発明においては、窒素を30atm %以下含有する窒化チタンをバリアメタルあるいは密着用金属として使用することにより、比抵抗が小さく加工性がよく、しかも耐電食性の安定性の良好なものを提供することができる。また安価なウエットエッチング加工することが可能となるバリアメタルあるいは密着用金属として使用することができる。

【0068】本発明において窒素を30atm%を超え 2050atm%以下含有する窒化チタンをバリアメタルあるいは密着用金属として使用することにより、比抵抗が小さく、耐電食性の安定性の非常に高いものを提供することができる。この場合、ドライエッチングにより加工することができる。安定性が非常に高いので、窒化チタンの成膜後の熱が薬品に対する制約がなくなり、プロセスの汎用性が向上し、成膜にどんな工程がきても問題が発生しにくいものを提供することができる。

[0069]本発明においてチタンをバリアメタルあるいは密着用金属として使用することにより、耐電食性の30安定性のある、しかも窒化チタンに比較して比抵抗が小さく加工性の非常にすぐれたものを提供することができる。そしてこれまた安価なウエットエッチング加工することが可能なものを提供することができる。

【0070】前記各実施の形態では、基板として石英基板を用いた例について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、ガラス基板、セラミック基板等を使用することができる。

【0071】前記各実施の形態では透明電極としてIT 〇を使用した例について説明したが、本発明はこれに限 40 定されるものではなく、ZnO、SnO等を使用することができる。

【0072】前記各実施の形態では窒化チタン又はチタンよりなるパリアメタルは、画素部分の電流制御用薄膜トランジスタに設けられた例について示したが、本発明はこれに限定されることなく、これら窒化チタン又はチタンよりなるパリアメタルを、スイッチング用薄膜トランジスタや、X方向、Y方向の周辺駆動回路を構成する薄膜トランジスタに設けてもよい。

【0073】特に、同一基板上において、画案部分と、

14

周辺駆動回路を同時に形成する場合、画素部分を構成する電流制御用薄膜トランジスタとスイッチ用薄膜トランジスタと、各周辺駆動回路を構成する薄膜トランジスタとにおいて、全てチタン又は窒化チタンよりなるパリアメタルを設けることで、また更には透明電極とアルミニウム配線との間にチタン又は窒化チタンの密着用金属を設けることにより、従来に比較して特に製造工程を増加することなく、信頼性の高い有機ELディスプレイ装置を得ることができる。

0 [0074]

【発明の効果】請求項1に記載された本発明によれば薄膜トランジスタの活性層と、これと接続するアルミニウム配線との間に、加工し易くかつ水分の存在によるも溶出しないチタンよりなるパリアメタルを設けたので、有機EL素子とともに使用してもパリアメタルの溶出による短絡や断線の発生を防止するとともに、パリアメタルを加工し易く構成することができる。

【0075】 請求項2に記載された本発明によれば、薄膜トランジスタの活性層と、これと接するアルミニウム配線との間に窒素を50atm%以下含有する、密着性が高く水分の存在によるも溶出されない安定な窒化チタンよりなるパリアメタルを設けたので、有機EL素子とともに使用してもパリアメタルの溶出による短絡や断線の発生を防止する薄膜トランジスタを提供することができる。

【0076】請求項3に記載された本発明によれば、有機EL素子に接続された電流制御用薄膜トランジスタのシリコン活性層と、これと接続するアルミニウム配線との間にチタンよりなるバリアメタルを設けたので、もっとも有機EL素子に近い電流制御用の薄膜トランジスタをパリアメタルの溶出による短絡や断線の発生を防止した構成の有機ELディスプレイ装置を提供することができる。

【0077】請求項4に記載された本発明によれば、有機EL素子に接続された電流制御用薄膜トランジスタのシリコン活性層と、これと接続するアルミニウム配線との間に窒素を50atm%以下含有する安定な窒化チタンよりなるパリアメタルを設けたので、もっとも有機EL素子に近い電流制御用の薄膜トランジスタをパリアメタルの溶出による短絡や断線の発生を防止した構成の有機ELディスプレイ装置を提供することができる。

【0078】請求項5に記載された本発明によれば、有機EL素子に接続された電流制御用薄膜トランジスタのみならず、この電流制御用薄膜トランジスタのスイッチングを行うスイッチ用薄膜トランジスタに対してもそれぞれチタンよりなるパリアメタルを設けたので、電流制御用薄膜トランジスタだけではなくスイッチ用薄膜トランジスタにおいてもパリアメタルの溶出による短絡や断線の発生を防止した安定性の一層高い有機ELディスプレイ装置を提供することができる。

16

15

【0079】 請求項6に記載された本発明によれば、有 機EL素子に接続された電流制御用薄膜トランジスタの みならず、この電流制御用薄膜トランジスタのスイッチ ングを行うスイッチ用薄膜トランジスタに対してもそれ ぞれ窒素を50atm%以下含有する安定な窒化チタン よりなるバリアメタルを設けたので、電流制御用薄膜ト ランジスタだけでなくスイッチ用薄膜トランジスタにお いてもパリアメタルの溶出による短絡や断線の発生を防 止した、安定性の一層高い有機ELディスプレイ装置を 提供することができる。

【0080】 請求項7に記載された本発明によれば、有 機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極に接続 されたアルミニウム配線との間に、チタンよりなるバリ アメタルを設けたので密着性のよい接続を得ることがで き、信頼性の高い有機ELディスプレイ装置を提供する ことができる。

【0081】請求項8に記載された本発明によれば、有 機EL素子を構成する透明電極と、前記透明電極に接続 されたアルミニウム配線との間に、窒素を50atm% 以下含有する、密着性のよい安定な窒化チタンを設けた 20 ので、密着性のよい安定した接続を得ることができ、信 頼性の高い有機ELディスプレイ装置を提供することが できる。

【0082】請求項9に記載された本発明によれば、電 流制御用薄膜トランジスタは、その活性層とこれに接続 されるアルミニウム配線との間にチタンよりなるパリア メタルが設けられ、また、有機EL素子を構成する透明 電極と、前記透明電極に接続されるアルミニウム配線と の間にチタンよりなる密着金属が設けられるので、バリ 造コストを低下するとともに安定に動作する有機ELデ ィスプレイ装置を提供することができる。

[0083] 請求項10に記載された本発明によれば、 電流制御用薄膜トランジスタは、その活性層とこれに接 続されるアルミニウム配線との間に窒素を50atm% 以下含有する窒化チタンよりなるバリアメタルが設けら れ、また有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明 電極に接続されるアルミニウム配線との間に窒素を50 a tm%以下含有する窒化チタンよりなる密着金属が設 けられているので、電流制御用薄膜トランジスタのバリ アメタルと密着金属を同時に形成することができ、製造 コストを低下するとともに、密着性の良好なパリアメタ ルや密着用金属を構成することができるので、信頼性の 高い安定に動作する有機ELディスプレイ装置を提供す ることができる。

【0084】請求項11に記載された本発明によれば、 電流制御用薄膜トランジスタと、スイッチ用薄膜トラン ジスタのそれぞれにおいて活性層とこれに接続されるア ルミニウム配線との間にそれぞれチタンよりなるバリア メタルが設けられ、また有機EL素子を構成する透明電 50 極と、前記透明電極に接続されるアルミニウム配線との 間にチタンよりなる密着用金属が設けられているので、 電流制御用薄膜トランジスタのパリアメタルと、スイッ チ用薄膜トランジスタのパリアメタルと、密着用金属を 同時に形成することができ、製造コストを更に低下する とともに安定に動作する有機ELディスプレイ装置を提 供することができる。

【0085】請求項12に記載された本発明によれば、 電流制御用薄膜トランジスタと、スイッチ用薄膜トラン ジスタのそれぞれにおいて活性層とこれに接続されるア ルミニウム配線との間にそれぞれ窒素を50atm%以 下含有する窒化チタンよりなるバリアメタルが設けら れ、また有機EL素子を構成する透明電極と、前記透明 電極に接続されるアルミニウム配線との間に窒素を50 a tm%以下含有する窒化チタンよりなる密着用金属が 設けられているので、電流制御用薄膜トランジスタのバ リアメタルと、スイッチ用薄膜トランジスタのパリアメ タルと、密着用金属を同時に形成することができ、製造 コストを低下するとともに密着性のすぐれたバリアメタ ルや密着用金属を形成することができ、信頼性の高い安 定に動作する有機ELディスプレイ装置を提供すること ができる。

【0086】請求項13に記載された本発明によれば、 電流制御用薄膜トランジスタの活性層と、この活性層に 接続されるアルミニウム配線との間に形成されたバリア メタルと、有機EL素子を構成する透明電極と、この透 明電極に接続されるアルミニウム配線との間に形成され た密着用金属とを、チタンにより同時に形成することが できるので、有機ELディスプレイ装置の製造コストを アメタルと密着用金属を同時に形成することができ、製 30 低下するとともに安定に動作するアクティブマトリック ス型の有機ELディスプレイ装置の製造方法を提供する ことができる。

> 【0087】請求項14に記載された本発明によれば、 電流制御用薄膜トランジスタの活性層と、この活性層に 接続されるアルミニウム配線との間に形成されたパリア メタルと、有機EL素子を構成する透明電極と、この透 明電極に接続されるアルミニウム配線との間に形成され た密着用金属とを、窒素を50atm%以下含有する窒 化チタンにより同時に形成することができ、有機ELデ ィスプレイ装置の製造コストを低下するとともに、密着 性の良好なパリアメタルや密着用金属を有し、信頼性の 高い安定に動作するアクティブマトリックス型の有機E レディスプレイ装置の製造方法を提供することができ

【図面の簡単な説明】

40

【図1】本発明の実施の形態説明図である。

【図2】本発明で使用される窒化チタン特性説明図であ

【図3】従来例説明図である。

【図4】有機ELディスプレイ装置の回路構成図であ

る。 【符号の説明】 101 基板

102 シリコン活性層

103 ゲート絶縁膜

104 ゲート電極

105 ソース領域

106 チャネル形成領域

107 ドレイン領域

108 層間絶縁膜

109 透明電極

110、110′ パリアメタル

111、1111 パリアメタル

112、112′ 密着用金属

113 ソース電極

114 ドレイン電極

115 有機EL層

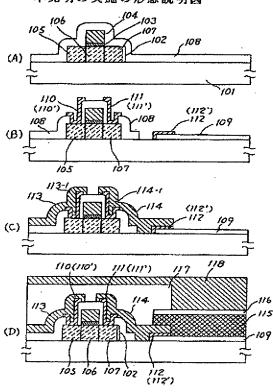
116 上部電極

117 保護膜

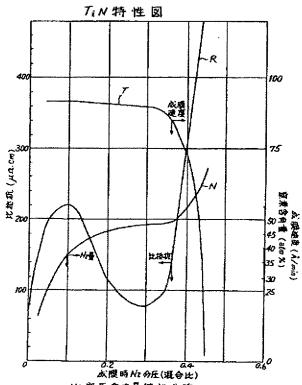
10 118 共通電極

【図1】

本発明の実施の形態説明図



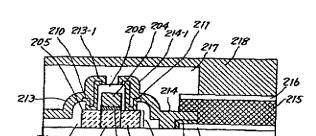
[図2]



N: 窒素含有量特性曲線 R: 比松航特性曲線 T: 成膜速度特性曲線

[図3]

從来例説明図



203 207 202 212

209

[図4]

有機ELディスプレイ装置の回路構成図

